

SSDM 2004 発表論文著者各位

JJAP Part 1 特集号への投稿のお誘い

2004 年国際固体素子・材料コンファレンス(SSDM 2004)において発表される論文は、引き続き Japanese Journal of Applied Physics (JJAP) Part 1 の SSDM 2004 特集号 (2005 年 4B 号) に投稿することができます。研究成果を Full Paper としてより広く周知させるためにも、貴論文の特集号への投稿をお勧めします。

御投稿に際しましては、下記投稿に関する注意をお読みにになり、JJAP 投稿規定に沿って投稿下さるようお願いいたします。(招待論文の方については、オリジナルな部分に関しての投稿となります。)

JJAP Part 1 特集号への投稿締切は9月17日です。

JJAP Part 1 特集号に御投稿される場合のスケジュールは下記のようになります。

9月15日 - 17日 2004 年国際固体素子・材料コンファレンス (SSDM 2004)

9月17日 **特集号への投稿締切 (JJAP 編集部)**

2005 年

4月30日 特集号 (4 B 号) 発行

SSDM 2004 発表論文の JJAP Part 1 特集号への投稿に関するご注意とお願い

JJAP Part 1 特集号に投稿する論文は、SSDM 2004 Extended Abstract と全く同一のものではないようにして下さい。内容は、データや記述の追加、より詳細な議論の展開などが含まれた、オリジナルなものを求めます。

特集号に投稿された論文は、JJAP の通常の閲読手続を経て採否が決定されます。投稿された論文がすべて掲載許可となるわけではありません。

特集号へ投稿された論文が、閲読者との討論やそれに基づく修正などにより、閲読後の最終原稿の締切を過ぎた場合は、次号以降掲載の通常論文としての扱いを受けることとなります。

招待論文の場合は、その内容のオリジナルな部分について投稿を歓迎します。その場合にも、上記 - 項が適用されます。

掲載料 (別刷り代) や投稿手続は、JJAP Part 1 の投稿規定に従っていただきます。

投稿にあたっては下記 URL を必ずご一読ください。

1. JJAP 特集号に投稿される方へ

http://www.ipap.jp/jjap/authors/Appl_form/form_special2004_j.pdf

JJAP Part 1 特集号への投稿締め切り 2004 年 9 月 17 日

原稿送付先

〒105-0004 東京都港区新橋 6-9-6 12 東洋海事ビル

物理系学術誌刊行協会 (SSDM 2004 特集号)

TEL: 03-3432-4308, FAX: 03-3432-0728

SSDM 2004 論文委員長

曾根 順一